

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, z przyłączem czołowym do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 18,9 mm, wysokość: 124 mm, głębokość: 76,5 mm, w komplecie 8 szt. czołowych zacisków przyłączeniowych, 4-pinowe, Push-in, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 8 A, 300 V, powierzchnia PCB: 6500 mm²

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
- Zasada Lock and Release do automatycznego zatrasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Wtykowe przyłącza czołowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1342352
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBK
Klucz produktu	ACHEBK
GTIN	4063151651992
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	95,5 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Zestaw składa się z

ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2202507

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202507>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Gniazdo do PCB

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Złącze do PCB

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201780>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>



Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Dane techniczne

Wskazówki

Zalecenie	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)
Zalecenie	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)
Informacje ogólne	Podana powierzchnia PCB ma charakter orientacyjny i odnosi się do płytki podstawowej. W obudowie można umieścić również kilka PCB.

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw - obudowa do układania w stos
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-IO
Liczba biegunów	32
Maks. liczba pinów	32 (raster: 5 mm)
Wykonanie	z przyłączem czołowym do montażu na szynie DIN w komplecie 8 szt. czołowych zacisków przyłączeniowych, 4-pinowe, Push-in, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 8 A, 300 V
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe Push-in
------------------	------------------------------

Wymiary

Szerokość	18,9 mm
Wysokość	124 mm
Głębokość	76,5 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	70 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	jasnoszary (RAL 7035)
Kolor (Element aktywujący)	pomarańczowy (RAL 2003)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	maks. 80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	6500 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	zapakowany w karton
Rodzaj opakowania	Karton

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

ME-IO 18,8-KIT-10U-32-TBUS-7035 - Zestaw obudowy



1342352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1342352>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl